

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2019-020

美格智能技术股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截止2018年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为6,646.80万元，具体情况如下：公司以前年度已使用募集资金5,180.24万元，本年度投入募集资金项目的金额为1,466.56万元，其中：(1)终止对“精密制造智能化改造项目的投资”，调减以前年度该项目投资额662.54万元；(2)直接投入募集资金项目的金额为2,129.10万元。

截止2018年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为7,017,906.84元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为353,382.03元。

截止2018年12月31日，募集资金余额为149,659,744.66元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| 平安银行深圳分行 | 15000088708340 | 122,846,500.00 | 1,318,256.52 | 活期 |
| 平安银行深圳分行 | | | 25,000,000.00 | 结构性存款 |
| 华夏银行深圳沙井支行 | 10874000000167994 | 30,000,000.00 | 5,019.02 | 活期 |
| 中国银行深圳福永支行 | 773169041508 | 55,910,000.00 | | 已注销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801000000129 | | 6,326,783.79 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | | | 10,000,000.00 | 结构性存款 |
| 华夏银行深圳分行 | 10850000 003262508 | | 12,032,625.47 | 活期 |
| 华夏银行深圳分行 | | | 45,000,000.00 | 结构性存款 |
| 交通银行上海徐汇支行 | 310066218018800070862 | | 6,977,059.86 | 活期 |
| 交通银行上海徐汇支行 | | | 43,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | 208,756,500.00 | 149,659,744.66 | |

1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为 12,285.75 万元（含存款利息 1.1 万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为 5,591.00 万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为 3,000.00 万元。

2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东莞证券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币 3,379 万元用于项

目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

3* 公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于 2018 年 11 月 22 日将平安银行深圳分行账户（账号 15000088708340）中的募集资金合计人民币 5,000 万元划转至交通银行上海徐汇支行账户（账号 310066218018800070862）。（备注：上海众格的募集资金监管协议的签约银行为交通银行股份有限公司上海徐汇支行，实际开户行为交通银行股份有限公司上海宜山路支行。）

4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目，公司于 2018 年 11 月 14 日将中国银行深圳福永支行账户（账号 773169041508）中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币 57,568,843.22 元划转至华夏银行深圳分行账户（账号 10850000003262508）。上述募集资金划转后，“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账号 773169041508）余额为零。公司于 2018 年 11 月 14 日注销了中国银行深圳福永支行募集资金专户（账号 773169041508）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司除已补充流动资金 3,000 万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。

（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2018 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案》。原“物联网模块与技术方案建设项目”实施主体由公司及西安兆格调整为公司、西安兆格及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司，实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第

一工业区兴业路 46 号厂房及西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层及上海市徐汇区钦江路 88 号西座三楼，建设期由 2018 年 10 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。原“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”的实施主体为本公司，后调整为公司全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号调整为深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼。

2018 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“物联网模块与技术方案建设项目”实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层及上海市徐汇区钦江路 88 号西座三楼调整为深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层及上海市徐汇区钦江路 88 号西座三楼。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币 13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

本公司 2018 年度没有发生先期投入置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。公司于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的理财产品剩余 4 笔尚未到期。包括：2500 万元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN180003 理财产品、4300 万元募集资金用于购买交通银行蕴通财富结构性存款、4500 万元募集资金用于购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款、1000 万元募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期。剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”。

“精密制造智能化改造项目”终止的原因如下：1、近年来智能手机结构件市场不断变化，金属和玻璃材质在结构件中的使用比例越来越高，塑胶结构件比例不断下降；同时智能手机整体市场容量增速放缓，结构件市场容量也随之受到影响。2、近年来智能手机市场的客户集中度不断提升，核心客户的话语权和议价能力持续增强。结构件业务需不断配合核心客户的产品策略和严苛的质量要求进行定制化生产，项目运营的风险将不断加大，并且伴随着终端核心客户议价能力的加强，结构件业务的利润空间或将进一步降低。3、在无线通信领域，2G/3G 制式逐渐淡出市场，4G 制式成为主流，4G 无线通信模组逐渐取代传统的 2G/3G 模组，整体市场容量在迅速扩大。公司 4G 无线通信模组业务发展迅速，营业收

入保持高速增长。公司预计 4G 无线通信模组业务的出货量和客户群体仍将不断扩大，在车联网、自动驾驶、移动金融、安防监控、智能家居等领域会开展深度应用，其市场前景良好。基于对业务发展前景的判断，公司将侧重于该类业务的管理、研发及资金投入。

公司认为智能手机塑胶结构件市场在未来几年间存在一定的不确定性，进而导致《精密制造智能化改造项目》的投资风险加大，继续投资预计难以取得理想的投资收益。为了降低募集资金投资风险，更好的维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，决定终止对该项目的投资。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

美格智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日

附表 1

公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：美格智能技术股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 20,875.65 | | | 本年度投入募 集资金总额 | 1,466.56 | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 5,591.00 | | | 已累计投入募 集资金总额 | 6,646.80 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 5,591.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 26.78 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 是否已变更 项目(含部分 变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度 投入金额 | 截止期末累 计投入金额 (2) | 截止期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 精密制造智能化改造项目 | 是 | 5,591.00 | -- | -662.54 | -- | -- | -- | -- | 否 | 是 |
| 物联网模块与技术方案建设项目 | 否 | 12,284.65 | 12,284.65 | 2,069.10 | 3,586.80 | 29.20 | 2019年12月31日 | 1,919.28 | 建设期 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 100.00 | | -- | | 否 |
| 窄带物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目 | 否 | -- | 5591.00 | 60.00 | 60.00 | 1.07 | 2020年10月31日 | -- | 建设期 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 20,875.65 | 20,875.65 | 1,466.56 | 6,646.80 | 31.84 | | 1919.28 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、精密制造智能化改造项目：因精密组件业务市场环境不断变化，项目运营风险加大，公司已经终止该项目。2、物联网模块与技术方案建设项目：本项目主要包括研发团队建设和SMT生产车间建设，研发团队正在逐步建立并扩展，已开始承接研发项目。SMT生产车间建设公司正在积极推进，因需结合客户和市场需求进行针对性配置，因此进度较慢。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>公司于2018年7月25日召开第二届董事会第二次会议，2018年8月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”，详情请参考公司于巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号2018-045、2018-047和2018-051。</p> <p>”精密制造智能化改造项目“终止的原因如下：1、近年来智能手机结构件市场不断变化，金属和玻璃材质在结构件中的使用比例越来越高，塑胶结构件比例不断下降；同时智能手机整体市场容量增速放缓，结构件市场容量也随之受到影响。2、近年来智能手机市场的客户集中度不断提升，核心客户的话语权和议价能力持续增强。结构件业务需不断配合核心客户的产品策略和严苛的质量要求进行定制化生产，项目运营的风险将不断加大，并且伴随着终端核心客户议价能力的加强，结构件业务的利润空间或将进一步降低。3、在无线通信领域，2G/3G制式逐渐淡出市场，4G制式成为主流，4G无线通信模组逐渐取代传统的2G/3G模组，整体市场容量在迅速扩大。公司4G无线通信模组业务发展迅速，营业收入保持高速增长。公司预计4G无线通信模组业务的出货量和客户群体仍将不断扩大，在车联网、自动驾驶、移动金融、安防监控、智能家居等领域会开展深度应用，其市场前景良好。基于对业务发展前景的判断，公司将侧重于该类业务的管理、研发及资金投入。</p> <p>公司认为智能手机塑胶结构件市场在未来几年间存在一定的不确定性，进而导致《精密制造智能化改造项目》的投资风险加大，继续投资预计难以取得理想的投资收益。为了降低募集资金投资风险，更好的维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，决定终止对该项目的投资。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>2018年10月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案》。原“物联网模块与技术方案建设项目”实施主体由公司、西安兆格调整为公司、西安兆格及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司，实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层及上海市徐汇区钦江路88号西座三楼，建设期由2018年10月31日调整为2019年12月31日。原“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”的实施主体为本公司，后调整为公司全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路5号调整为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼。</p> <p>2018年12月7日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“物联网模块与技术方案建设项目”实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层及上海市徐汇区钦江路88号西座三楼调整为深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路5号、西安市高新区丈八四路20号1号楼9层及上海市徐汇区钦江路88号西座三楼。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。本公司2018年度没有发生先期投入置换的情况。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。公司于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的理财产品剩余 4 笔尚未到期。包括：2,500 万元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款开放型 92 天人民币产品 TGN180003 理财产品、4,300 万元募集资金用于购买交通银行蕴通财富结构性存款、4,500 万元募集资金用于购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款、1,000 万元募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期。剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p> |